

DOCKET NO.: 257336US0PCT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Naoki HAYASHIDA, et al.

SERIAL NO.: NEW U.S. PCT APPLICATION

FILED: HERewith

INTERNATIONAL APPLICATION NO.: PCT/JP03/03560

INTERNATIONAL FILING DATE: March 24, 2003

FOR: ARTICLE WITH COMPOSITE HARDCOAT LAYER AND METHOD FOR FORMING
COMPOSITE HARDCOAT LAYER

**REQUEST FOR PRIORITY UNDER 35 U.S.C. 119
AND THE INTERNATIONAL CONVENTION**

Commissioner for Patents
Alexandria, Virginia 22313

Sir:

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that
the applicant claims as priority:

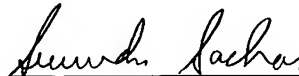
COUNTRY
Japan

APPLICATION NO
2002-086721

DAY/MONTH/YEAR
26 March 2002

Certified copies of the corresponding Convention application(s) were submitted to the
International Bureau in PCT Application No. PCT/JP03/03560. Receipt of the certified
copy(s) by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been
acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.

Respectfully submitted,
OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,
MAIER & NEUSTADT, P.C.



Norman F. Oblon
Attorney of Record
Registration No. 24,618
Surinder Sachar
Registration No. 34,423

Customer Number

22850

(703) 413-3000
Fax No. (703) 413-2220
(OSMMN 08/03)

10/507216
PCT/JP 03/03560

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

24.03.03

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2002年 3月26日

出 願 番 号

Application Number:

特願2002-086721

[ST.10/C]:

[JP2002-086721]

出 願 人

Applicant(s):

ティーディーケー株式会社

REC'D 16 MAY 2003

WIPO

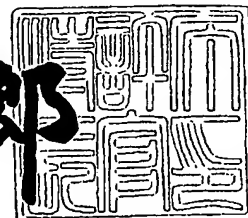
PCT

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2003年 5月 2日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

太田信一郎



出証番号 出証特2003-3031318

BEST AVAILABLE COPY

【書類名】 特許願

【整理番号】 04025

【提出日】 平成14年 3月26日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G11B 7/24
G11B 7/26

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティーディーケー株式会社内

 【氏名】 林田 直樹

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティーディーケー株式会社内

 【氏名】 田中 和志

【特許出願人】

 【識別番号】 000003067

 【氏名又は名称】 ティーディーケー株式会社

 【代表者】 澤部 肇

【代理人】

 【識別番号】 100100561

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 岡田 正広

【手数料の表示】

 【予納台帳番号】 064002

 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

 【物件名】 明細書 1

 【物件名】 図面 1

 【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 複合ハードコート層付き物体及び複合ハードコート層の形成方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 物体表面に設けられたハードコート層とハードコート層表面に設けられた防汚表面層とを含む複合ハードコート層が付与され、

ハードコート層は、ケイ素化合物及び／又はその縮合化合物を含むハードコート剤組成物の硬化物からなり、防汚表面層は、ケイ素化合物を含む防汚及び潤滑機能性材料の硬化物からなり、前記防汚表面層は前記ハードコート層に固着されている、複合ハードコート層が付与された物体。

【請求項 2】 防汚表面層は、厚さ 1 n m 以上 1 0 0 n m 以下である、請求項 1 に記載の複合ハードコート層が付与された物体。

【請求項 3】 ハードコート層は、加水分解重合性ケイ素化合物及び／又はその縮合化合物を含むハードコート剤組成物の硬化物からなり、防汚表面層は、シランカップリング剤を含む防汚及び潤滑機能性材料の硬化物からなり、前記防汚表面層は前記ハードコート層に固着されている、請求項 1 又は 2 に記載の複合ハードコート層が付与された物体。

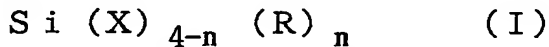
【請求項 4】 ハードコート層は、加水分解重合性ケイ素化合物及び／又はその縮合化合物を含むハードコート剤組成物の硬化物からなり、防汚表面層は、シラザン化合物を含む防汚及び潤滑機能性材料の硬化物からなり、前記防汚表面層は前記ハードコート層に固着されている、請求項 1 又は 2 に記載の複合ハードコート層が付与された物体。

【請求項 5】 ハードコート層は、シラザン化合物を含むハードコート剤組成物の硬化物からなり、防汚表面層は、シランカップリング剤を含む防汚及び潤滑機能性材料の硬化物からなり、前記防汚表面層は前記ハードコート層に固着されている、請求項 1 又は 2 に記載の複合ハードコート層が付与された物体。

【請求項 6】 ハードコート層は、シラザン化合物を含むハードコート剤組成物の硬化物からなり、防汚表面層は、シラザン化合物を含む防汚及び潤滑機能

性材料の硬化物からなり、前記防汚表面層は前記ハードコート層に固着されている、請求項 1 又は 2 に記載の複合ハードコート層が付与された物体。

【請求項 7】 ハードコート剤組成物に含まれる加水分解重合性ケイ素化合物は、一般式 (I) :



(式 (I) において、X は加水分解性基であり、R は有機基であり、n は 0 ～ 3 の整数を表す。)

で表されるケイ素化合物から選ばれる、請求項 3 又は 4 に記載の複合ハードコート層が付与された物体。

【請求項 8】 防汚及び潤滑機能性材料に含まれるシランカップリング剤は、シリコン系及び／又はフッ素系の置換基を有している、請求項 3 又は 5 に記載の複合ハードコート層が付与された物体。

【請求項 9】 防汚及び潤滑機能性材料に含まれるシラザン化合物は、シリコン系及び／又はフッ素系の置換基を有している、請求項 4 又は 6 に記載の複合ハードコート層が付与された物体。

【請求項 10】 前記ハードコート剤組成物には、さらに、活性エネルギー線照射及び／又は加熱により重合硬化する重合硬化性有機化合物が含まれている、請求項 1 ～ 9 のうちのいずれか 1 項に記載の複合ハードコート層が付与された物体。

【請求項 11】 ハードコート処理すべき対象物体表面に、ケイ素化合物及び／又はその縮合化合物を含むハードコート剤組成物を塗布してハードコート剤組成物層を形成し、

ハードコート剤組成物層表面上に、ケイ素化合物を含む防汚及び潤滑機能性材料を成膜して表面材料層を形成し、

形成されたハードコート剤組成物層及び表面材料層を加熱して、前記両層を同時に硬化させ、対象物体表面に接するハードコート層とハードコート層表面に接する防汚表面層とを形成することを特徴とする、対象物体表面にハードコート層と防汚表面層とを含む複合ハードコート層を形成する方法。

【請求項 12】 防汚表面層を、厚さ 1 nm 以上 100 nm 以下に形成する

、請求項 1 1 に記載の複合ハードコート層の形成方法。

【請求項 1 3】 ハードコート剤組成物は、加水分解重合性ケイ素化合物及び／又はその縮合化合物を含むハードコート剤組成物であるか、又はシラザン化合物を含むハードコート剤組成物である、請求項 1 1 又は 1 2 に記載の複合ハードコート層の形成方法。

【請求項 1 4】 防汚及び潤滑機能性材料は、シリコン系及び／又はフッ素系の置換基を有するシランカップリング剤を含む材料であるか、又はシリコン系及び／又はフッ素系の置換基を有するシラザン化合物を含む材料である、請求項 1 1 ～ 1 3 のうちのいずれか 1 項に記載の複合ハードコート層の形成方法。

【請求項 1 5】 前記ハードコート剤組成物には、さらに、活性エネルギー線照射及び／又は加熱により重合硬化する重合硬化性有機化合物が含まれている、請求項 1 1 ～ 1 4 のうちのいずれか 1 項に記載の複合ハードコート層の形成方法。

【請求項 1 6】 対象物体表面にハードコート剤組成物を塗布した後、乾燥して、ハードコート剤組成物中に含まれていた溶剤をハードコート剤組成物層から除去し、その後、表面材料層を形成する、請求項 1 1 ～ 1 5 のうちのいずれか 1 項に記載の複合ハードコート層の形成方法。

【請求項 1 7】 対象物体表面にハードコート剤組成物を塗布した後、必要に応じて乾燥し、加熱により、及び／又は前記ハードコート剤組成物に活性エネルギー線照射により重合硬化する重合硬化性有機化合物が含まれている場合には活性エネルギー線照射によりハードコート剤組成物層を半硬化の状態として、その後、表面材料層を形成する、請求項 1 1 ～ 1 6 のうちのいずれか 1 項に記載の複合ハードコート層の形成方法。

【請求項 1 8】 防汚及び潤滑機能性材料を塗布又は蒸着により成膜して表面材料層を形成する、請求項 1 1 ～ 1 7 のうちのいずれか 1 項に記載の複合ハードコート層の形成方法。

【請求項 1 9】 前記ハードコート剤組成物に活性エネルギー線照射により重合硬化する重合硬化性有機化合物が含まれている場合に、

形成されたハードコート剤組成物層及び表面材料層を加熱した後、活性エネルギー

ギー線を照射するか、又は、形成されたハードコート剤組成物層及び表面材料層を加熱する前に、活性エネルギー線を照射する、請求項 1 5 ～ 1 8 のうちのいずれか 1 項に記載の複合ハードコート層の形成方法。

【請求項 2 0】 活性エネルギー線として、電子線又は紫外線を用いる、請求項 1 7 又は 1 9 に記載の複合ハードコート層の形成方法。

【請求項 2 1】 ハードコート処理すべき対象物体表面に、ケイ素化合物及び／又はその縮合化合物を含むハードコート剤組成物を塗布してハードコート剤組成物層を形成し、

ハードコート剤組成物層表面上に、ケイ素化合物を含む防汚及び潤滑機能性材料を成膜して表面材料層を形成し、

形成されたハードコート剤組成物層及び表面材料層を加熱して、前記両層を同時に硬化させ、対象物体表面に接するハードコート層とハードコート層表面に接する防汚表面層とを形成することにより得られた、物体表面に設けられたハードコート層とハードコート層表面に設けられた防汚表面層とを含む複合ハードコート層が付与された物体。

【請求項 2 2】 物体が、光記録媒体、光磁気記録媒体、光学レンズ、光学フィルター、反射防止膜、又は各種表示素子である、請求項 1 ～ 1 0 及び 2 1 のうちのいずれか 1 項に記載の複合ハードコート層が付与された物体。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、複合ハードコート層付き物体及び複合ハードコート層の形成方法に関する。本発明において、複合ハードコート層とは、物体表面に設けられた耐擦傷性及び耐摩耗性を担うハードコート層と、ハードコート層表面に設けられた防汚性及び潤滑性を担う防汚表面層とを含む。本発明は、より詳しくは、防汚性及び潤滑性と、耐擦傷性及び耐摩耗性とを必要とする各種物体の分野において、これら諸性能を具備した複合ハードコート層が表面に設けられた物体、及び複合ハードコート層の形成方法に関する。

【0 0 0 2】

特に、光記録媒体、光磁気記録媒体、光学レンズ、光学フィルター、反射防止膜、及び液晶ディスプレイ、CRTディスプレイ、プラズマディスプレイ、ELディスプレイ等の各種表示素子などの表面に、それらの光学性能や記録特性を損なうことなく防汚性及び潤滑性と、耐擦傷性及び耐摩耗性とを有する複合ハードコートを形成する方法、及び前記ハードコートが形成された製品に関する。

【0003】

【従来の技術】

耐擦傷性及び耐摩耗性が必要とされる各種の物体、例えば、CD (Compact Disk)、DVD (Digital Versatile Disk) などの光記録媒体、光磁気記録媒体、光学レンズ、光学フィルター、反射防止膜、及び液晶ディスプレイ、CRTディスプレイ、プラズマディスプレイ、ELディスプレイ等の各種表示素子の表面には、通常保護層（ハードコート層）が付与されている。

【0004】

これらの各種物体においては、ユーザーの使用によって、その表面に指紋、皮脂、汗、化粧品等の汚れが付着する場合が多い。このような汚れは、一度付着すると除去することは容易でなく、特に、光記録媒体や、この記録再生に用いられる光学レンズにおいては、付着した汚れによって情報信号の記録及び再生に著しい支障が生じるために、大きな問題となる。

【0005】

また、光磁気記録媒体においては、記録層の上に設けられた有機保護層上を磁界ヘッドが走行するため、保護層の耐摩耗性を高めると同時に、低摩擦係数化することが求められる。

【0006】

前者の問題を解決する手段として、汚れが付着しにくく、付着しても拭き取りやすい性質、すなわち防汚性を有する層を光学レンズ等の表面に形成する方法が種々提案されている。具体的には、フッ素系又はシリコン系の化合物からなる層を表面に設け、表面に撥水性や撥油性を賦与し、防汚性を向上させる方法を採用することが多い。

【0007】

一方、後者の問題、すなわち、保護層（ハードコート層）表面の摩擦係数を低減する方法についても、これまでに多くの対策が提案されている。具体的には、例えば、フッ素系ポリマー（例えば、パーフルオロポリエーテル）やシリコーン系ポリマー（例えば、ポリジメチルシロキサン）などの液体潤滑剤からなる膜を保護層表面に設け、潤滑性を向上させる手法を用いることが多い。

【0008】

前者の防汚性と、後者の潤滑性とは本来まったく別の特性であるが、それらの性能を賦与する手段として、フッ素系化合物又はシリコーン系化合物を用いることが多いという点では共通している。このため、フッ素系の化合物やシリコーン系の化合物を用いてハードコート表面に防汚性又は潤滑性を賦与するに際して、両者に共通して生じる問題点も多い。

【0009】

フッ素系やシリコーン系の化合物には柔らかいものが多く、これらの化合物を用いた場合、十分な耐摩耗性を得ることが極めて困難である。このような問題点を改善するため、フッ素系ポリマー又はシリコーン系ポリマーマトリックス中に、 SiO_2 微粒子などの無機フィラーを添加し耐摩耗性を高める方法も考えられているが、多少の改善はあっても、無機フィラーを分散するマトリックスとしてフッ素系又はシリコーン系のポリマーを用いている限り、満足な耐摩耗性を得ることはできない。

【0010】

このため、保護層を2層以上の異なる層からなる積層構成とし、下層を高硬度の材料からなる層とし、その表面に、フッ素系やシリコーン系の化合物からなる上層を設け、防汚性や潤滑性を賦与する方法が考えられている。この場合、積層保護層の最表面となる上層が下層の硬度を反映するように、フッ素系やシリコーン系の化合物からなる上層はできるだけ薄くすることが好ましい。しかしながらこの方法においては、下層と、フッ素系化合物やシリコーン系化合物からなる上層との間の密着性を得ることが極めて難しい。

【0011】

上記の密着性の問題を解決する方法として、例えば以下のような手法が知られ

ている。すなわち、 SiO_2 などの無機物からなる下層をスパッタリングやゾル-ゲル法などの方法によって形成し、この下層の表面に、フルオロアルキル基を有するアルコキシシランからなる上層を、蒸着や溶液塗布などの方法によって形成する。その後、微量の水分の存在下で加熱処理を施すことにより、前記アルコキシシランの加水分解により生じたシラノール基同士の間で、及び／又は SiO_2 などからなる下層表面に存在する水酸基と前記シラノール基との間で脱水縮合反応が起こり、上層が化学結合及び／又は水素結合を介して下層表面に固定される。

【0012】

上記の方法では、下層表面が水酸基などの活性基を高い密度で有していることが望ましい。このため、下層に用いることができる材料は、無機化合物、特に、 SiO_2 、 Al_2O_3 、 TiO_2 、 ZnS などの金属酸化物や金属カルコゲナイドに限定される。しかも、下層が SiO_2 などの金属酸化物からなっている場合であっても、上層の前記アルコキシシランとの密着性を十分なものとするためには、上層の形成に先立って予め、下層表面にアルカリ処理、プラズマ処理、コロナ放電処理などの活性化処理を施し、表面の活性基の密度を増やしておく必要がある。

【0013】

下層として、ポリエチレン、ポリカーボネート又はポリメタクリル酸メチルなどの有機物を用いて、下層表面をプラズマ処理やコロナ放電処理などの方法によって親水化し、この下層表面上に前記アルコキシシランからなる上層を設ける試みもなされている。しかし、この場合には、下層として上記無機物を用いた場合に比べ、密着性に大きく劣り、十分な耐久性は得られていない。

【0014】

特開平9-137117号公報には、樹脂製基材表面に、分子中に少なくとも2個の（メタ）アクリロイルオキシ基を有する重合性化合物とシリカ微粒子等の無機化合物微粒子とを含有する組成物を塗布し、活性エネルギー線照射により光重合させて硬化させ、この硬化被膜表面にコロナ処理又はプラズマ処理を行い、次いでその処理表面に、加水分解によりシラノール基を生成する基を分子中に少

なくとも1個有するシラン化合物を塗布し、硬化被膜との密着性を高めたシラン化合物被膜を形成する方法が開示されている。この場合にも、上層のシラン化合物被膜と下層の硬化被膜との密着性を確保するために、硬化被膜表面にコロナ処理又はプラズマ処理を行うことが必要である。

【0015】

一方、上述の光磁気記録媒体の保護層において、有機保護層表面にパーフルオロポリエーテルやポリジメチルシロキサンなどの液体潤滑剤を塗布し潤滑剤膜を形成する場合は、潤滑剤が粘稠な液体であるため、有機保護層と液体潤滑剤膜との間の密着性はさほど考慮しなくてもよい。しかしながら、長期的には、磁界変調ヘッドが繰り返し摺動することによって潤滑剤が減少したり、長期の保存において潤滑剤が僅かずつながら揮発したりする恐れがある。このため、この方法においても、前記潤滑剤は、有機保護層表面に強固に固定されていることが望ましい。

【0016】

ところで、先述のように、防汚性を得るためには、保護層表面に撥水性や撥油性を賦与することが必要であるが、これだけで必ずしも充分というわけではない。付着した汚れの拭き取り操作は一般的にユーザーの手によって行われるから、ユーザーが汚れの拭き取り作業を行った際に、拭き取りが容易であると感じられるためには、保護層表面の摩擦係数の低減を図る必要がある。防汚性と摩擦係数との関係についてはこれまで指摘されることがほとんどなかったが、実際には、防汚性を賦与するにあたって、低摩擦係数化は、撥水・撥油性と共に必須の特性といつてよい。

【0017】

また、表面を低摩擦係数化しておくことによって、硬い突起物が接触した際の衝撃を滑らせて逃がすことができるため、擦過傷の発生を抑制することができる。従って、ハードコート of 傷つき防止性をより向上させるという見地からも、表面の低摩擦係数化が要求される。

【0018】

特開平6-211945号公報、特開2000-301053号公報には、フ

フルオロアルキルアクリレートと、これと相溶性がないアクリルモノマーを、両者を共に溶解する溶剤に所定の比率で溶かした組成物を基材上に塗布し、塗布後直ちに電子線を照射して硬化させることによってハードコート層を形成することが開示されている。これらの公報によれば、前記組成物を1～15 μ mの厚さに塗布し、その後直ちに電子線を照射することにより、瞬時に溶剤が蒸発し、且つ、フルオロアルキルアクリレート成分とアクリルモノマー成分とが局在化し、塗膜表面にフルオロアルキルアクリレートが偏在した状態で硬化する。

【0019】

しかしながら、同両号公報によれば、相溶性のない成分を含む組成物を用いるため、組成物を塗布した後、溶剤揮発による局在化が起こる前に電子線を照射し瞬時に硬化させる必要がある。そのため、塗布から電子線照射のタイミングも難しく、塗工方法も極めて限定される。例えば、スピンコート法などの、溶剤の蒸発速度が速い塗工方法を用いることはできない。

【0020】

さらに、最も大きな問題として、同両公報記載の方法では、電子線照射と同時に溶剤を蒸発させるので、硬化被膜中の溶剤を完全に除去できない恐れが高い。同公報では、硬化被膜から溶剤が完全に除去されたかどうかは何ら検証されていない。内部に微量の溶剤が残留している場合、ハードコート形成直後は問題がなくても、長期の使用において、膜にクラックや剥離が生じる恐れがある。また、硬度も不十分なものとなるうえ、ハードコートが形成された基材の反りが徐々に増大しやすい。

【0021】

また、電子線照射と同時に溶剤を蒸発させる方法では、硬化被膜がポーラスな構造になりやすいため、硬度が不足するばかりか、光学特性が劣化する恐れがある。従って、汎用製品への適用には問題がなくても、光学レンズや、光記録媒体などの、非常に高い光学特性を要求される用途に対して適用することは困難である。

【0022】

特開平8-143690号公報には、樹脂基材上に、有機ラジカル重合硬化性

組成物と、シラノール基を有するポリシロキサン組成物とを含有する未硬化下地層を形成する工程と、未硬化下地層上に、シリコン系重合硬化性組成物と、フッ素を有するシランカップリング剤とを含有する未硬化上層を形成する工程と、光若しくは電子線照射又は120℃以下の加熱処理により未硬化下地層を重合させる工程と、120℃以下の加熱処理により未硬化上層を重合させる工程とを有する撥水性耐摩耗薄膜の形成方法が開示されている。上層の膜厚は2～3 μm と厚く、上層は下地層よりも高い硬度とされている。つまり、下地層はプライマー層としての役割を果たし、上層がハードコートと防汚撥水の両方の役割を果たしている。上層が2～3 μm と厚いため、高価なフッ素を有するシランカップリング剤を多量に用いなければならない。

【0023】

また、硬化材料としてシラザン化合物も用いられている。例えば、特開平8-143689号公報には、ポリシラザンを基材上に塗布し熱等により硬化させることが開示されている。

【0024】

特開平9-39161号公報には、基材上にシリコン系樹脂等を塗布、硬化させて中間層を設け、次に、中間層上にポリシラザンを塗布、硬化させてポリシラザン層を設ける方法が開示されている。しかしながら、中間層は薄くプライマー層であり、ポリシラザン層がハードコートの役割を果たしている。また、中間層の硬化後に、ポリシラザンを塗布、硬化させているので、両層の密着性にも劣る。

【0025】

特開平11-240098号公報には、基材上に活性エネルギー線硬化性組成物を塗布、硬化させて好ましくは1～50 μm 厚の耐摩耗性層を設け、次に、耐摩耗性層上にポリシラザンを塗布、硬化させて好ましくは0.05～10 μm 厚のポリシラザン層を設ける方法が開示されている。しかしながら、耐摩耗性層の硬化後に、ポリシラザンを塗布、硬化させているので、両層の密着性に劣る。

【0026】

すなわち、防汚性、潤滑性及び耐摩耗性を高いレベルで同時に実現した安価な

ハードコートはこれまで存在していない。

【 0 0 2 7 】

【発明が解決しようとする課題】

そこで、本発明の目的は、上記従来技術の問題点を解決し、防汚性及び潤滑性と、耐擦傷性及び耐摩耗性とに優れたハードコートが付与された物体を安価に提供することにある。また、本発明の目的は、防汚性及び潤滑性と、耐擦傷性及び耐摩耗性とに優れたハードコートを安価に且つ容易に形成する方法を提供することにある。

【 0 0 2 8 】

【課題を解決するための手段】

本発明者らは、鋭意検討した結果、耐擦傷性及び耐摩耗性を担うハードコート層を対象物体表面に、そして、防汚性及び潤滑性を担う防汚表面層を前記ハードコート層表面に、加熱によって同時に硬化させて設けることにより、これら防汚表面層とハードコート層とが強固に密着された複合ハードコート層が形成されることを見だし、本発明に到達した。

【 0 0 2 9 】

本発明には、以下の発明が含まれる。

(1) 物体表面に設けられたハードコート層とハードコート層表面に設けられた防汚表面層とを含む複合ハードコート層が付与され、

ハードコート層は、ケイ素化合物及び／又はその縮合化合物を含むハードコート剤組成物の硬化物からなり、防汚表面層は、ケイ素化合物を含む防汚及び潤滑機能性材料の硬化物からなり、前記防汚表面層は前記ハードコート層に固着されている、複合ハードコート層が付与された物体。

【 0 0 3 0 】

(2) 防汚表面層は、厚さ 1 nm 以上 1 0 0 nm 以下である、(1) に記載の複合ハードコート層が付与された物体。

【 0 0 3 1 】

(3) ハードコート層は、加水分解重合性ケイ素化合物及び／又はその縮合化合物を含むハードコート剤組成物の硬化物からなり、防汚表面層は、シランカッ

プリング剤を含む防汚及び潤滑機能性材料の硬化物からなり、前記防汚表面層は前記ハードコート層に固着されている、(1)又は(2)に記載の複合ハードコート層が付与された物体。

【0032】

(4) ハードコート層は、加水分解重合性ケイ素化合物及び／又はその縮合化合物を含むハードコート剤組成物の硬化物からなり、防汚表面層は、シラザン化合物を含む防汚及び潤滑機能性材料の硬化物からなり、前記防汚表面層は前記ハードコート層に固着されている、(1)又は(2)に記載の複合ハードコート層が付与された物体。

【0033】

(5) ハードコート層は、シラザン化合物を含むハードコート剤組成物の硬化物からなり、防汚表面層は、シランカップリング剤を含む防汚及び潤滑機能性材料の硬化物からなり、前記防汚表面層は前記ハードコート層に固着されている、

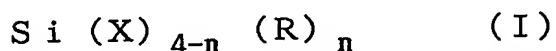
(1)又は(2)に記載の複合ハードコート層が付与された物体。

【0034】

(6) ハードコート層は、シラザン化合物を含むハードコート剤組成物の硬化物からなり、防汚表面層は、シラザン化合物を含む防汚及び潤滑機能性材料の硬化物からなり、前記防汚表面層は前記ハードコート層に固着されている、(1)又は(2)に記載の複合ハードコート層が付与された物体。

【0035】

(7) ハードコート剤組成物に含まれる加水分解重合性ケイ素化合物は、一般式(I)：



(式(I)において、Xは加水分解性基であり、Rは有機基であり、nは0～3の整数を表す。)

で表されるケイ素化合物から選ばれる、(3)又は(4)に記載の複合ハードコート層が付与された物体。

【0036】

(8) 防汚及び潤滑機能性材料に含まれるシランカップリング剤は、シリコー

ン系及び／又はフッ素系の置換基を有している、(3)又は(5)に記載の複合ハードコート層が付与された物体。

【 0 0 3 7 】

(9) 防汚及び潤滑機能性材料に含まれるシラザン化合物は、シリコン系及び／又はフッ素系の置換基を有している、(4)又は(6)に記載の複合ハードコート層が付与された物体。

【 0 0 3 8 】

(10) 前記ハードコート剤組成物には、さらに、活性エネルギー線照射及び／又は加熱により重合硬化する重合硬化性有機化合物が含まれている、(1)～(9)のうちのいずれかに記載の複合ハードコート層が付与された物体。

【 0 0 3 9 】

(11) ハードコート処理すべき対象物体表面に、ケイ素化合物及び／又はその縮合化合物を含むハードコート剤組成物を塗布してハードコート剤組成物層を形成し、

ハードコート剤組成物層表面上に、ケイ素化合物を含む防汚及び潤滑機能性材料を成膜して表面材料層を形成し、

形成されたハードコート剤組成物層及び表面材料層を加熱して、前記両層を同時に硬化させ、対象物体表面に接するハードコート層とハードコート層表面に接する防汚表面層とを形成することを特徴とする、対象物体表面にハードコート層と防汚表面層とを含む複合ハードコート層を形成する方法。

【 0 0 4 0 】

(12) 防汚表面層を、厚さ1nm以上100nm以下に形成する、(11)に記載の複合ハードコート層の形成方法。

【 0 0 4 1 】

(13) ハードコート剤組成物は、加水分解重合性ケイ素化合物及び／又はその縮合化合物を含むハードコート剤組成物であるか、又はシラザン化合物を含むハードコート剤組成物である、(11)又は(12)に記載の複合ハードコート層の形成方法。

【 0 0 4 2 】

(14) 防汚及び潤滑機能性材料は、シリコン系及び／又はフッ素系の置換基を有するシランカップリング剤を含む材料であるか、又はシリコン系及び／又はフッ素系の置換基を有するシラザン化合物を含む材料である、(11)～(13)のうちのいずれかに記載の複合ハードコート層の形成方法。

【0043】

(15) 前記ハードコート剤組成物には、さらに、活性エネルギー線照射及び／又は加熱により重合硬化する重合硬化性有機化合物が含まれている、(11)～(14)のうちのいずれかに記載の複合ハードコート層の形成方法。

【0044】

(16) 対象物体表面にハードコート剤組成物を塗布した後、乾燥して、ハードコート剤組成物中に含まれていた溶剤をハードコート剤組成物層から除去し、その後、表面材料層を形成する、(11)～(15)のうちのいずれかに記載の複合ハードコート層の形成方法。

【0045】

(17) 対象物体表面にハードコート剤組成物を塗布した後、必要に応じて乾燥し、加熱により、及び／又は前記ハードコート剤組成物に活性エネルギー線照射により重合硬化する重合硬化性有機化合物が含まれている場合には活性エネルギー線照射によりハードコート剤組成物層を半硬化の状態として、その後、表面材料層を形成する、(11)～(16)のうちのいずれかに記載の複合ハードコート層の形成方法。

【0046】

(18) 防汚及び潤滑機能性材料を塗布又は蒸着により成膜して表面材料層を形成する、(11)～(17)のうちのいずれかに記載の複合ハードコート層の形成方法。

【0047】

(19) 前記ハードコート剤組成物に活性エネルギー線照射により重合硬化する重合硬化性有機化合物が含まれている場合に、

形成されたハードコート剤組成物層及び表面材料層を加熱した後、活性エネルギー線を照射するか、又は、形成されたハードコート剤組成物層及び表面材料層

を加熱する前に、活性エネルギー線を照射する、請求項 15～18 のうちのいずれか 1 項に記載の複合ハードコート層の形成方法。

【0048】

(20) 活性エネルギー線として、電子線又は紫外線を用いる、(17) 又は(19)に記載の複合ハードコート層の形成方法。

【0049】

(21) ハードコート処理すべき対象物体表面に、ケイ素化合物及び／又はその縮合化合物を含むハードコート剤組成物を塗布してハードコート剤組成物層を形成し、

ハードコート剤組成物層表面上に、ケイ素化合物を含む防汚及び潤滑機能性材料を成膜して表面材料層を形成し、

形成されたハードコート剤組成物層及び表面材料層を加熱して、前記両層を同時に硬化させ、対象物体表面に接するハードコート層とハードコート層表面に接する防汚表面層とを形成することにより得られた、物体表面に設けられたハードコート層とハードコート層表面に設けられた防汚表面層とを含む複合ハードコート層が付与された物体。

【0050】

(22) 物体が、光記録媒体、光磁気記録媒体、光学レンズ、光学フィルター、反射防止膜、又は各種表示素子である、(1)～(10)及び(21)のうちのいずれかに記載の複合ハードコート層が付与された物体。表示素子としては、例えば、液晶ディスプレイ、CRTディスプレイ、プラズマディスプレイ、ELディスプレイ等が挙げられる。

【0051】

【発明の実施の形態】

図1を参照して、本発明の実施の形態について詳細に説明する。

図1は、本発明の複合ハードコート層が付与された物体の層構成例を模式的に示す断面図である。図1において、ハードコート処理すべき対象物体(1)表面にハードコート層(2)が形成され、ハードコート層(2)表面に接して防汚表面層(3)が形成されている。ハードコート層(2)と防汚表面層(3)の両層を便宜的に複

合ハードコート層という。

【0052】

対象物体(1)としては、ハードコート処理の必要な種々のものが含まれる。例えば、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリメタクリル酸メチル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリカーボネートなどの熱可塑性樹脂からなるシートや基板が挙げられるが、これらに限定されるものではない。より具体的な製品としては、光記録媒体、光磁気記録媒体、光学レンズ、光学フィルター、反射防止膜、及び液晶ディスプレイ、CRTディスプレイ、プラズマディスプレイ、ELディスプレイ等の各種表示素子が挙げられる。

【0053】

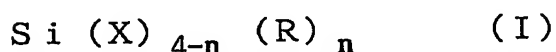
まず、対象物体(1)表面に、ケイ素化合物及び／又はその縮合化合物を含むハードコート剤組成物、すなわち、加水分解重合性ケイ素化合物及び／又はその縮合化合物を含むハードコート剤組成物、又はシラザン化合物を含むハードコート剤組成物を塗布して未硬化のハードコート剤組成物層を形成する。次に、ハードコート剤組成物層表面上に、ケイ素化合物を含む防汚及び潤滑機能性材料、すなわち、好ましくはシリコン系及び／又はフッ素系の置換基を有するシランカップリング剤を含む材料、又は好ましくはフッ素系の置換基を有するシラザン化合物を含む材料を成膜して表面材料層を形成する。

【0054】

また、本発明において、ハードコート剤組成物の塗布に先立って、対象物体(1)表面に例えば紫外線硬化型樹脂からなるプライマー層を形成しておき、プライマー層上にハードコート剤組成物を塗布してもよい。

【0055】

ハードコート剤組成物に含まれる加水分解重合性ケイ素化合物は、一般式(I)：



で表されるケイ素化合物から選ばれる。式(I)において、Xは加水分解性基であり、Rは有機基であり、nは0～3の整数を表す。

【0056】

Xが表す加水分解性基としては、アルコキシ基、クロル基等のハロゲン基、イソプロペノキシ基等のアルケニルオキシ基、アセトキシ基等のアセチルオキシ基、アミノ基等が挙げられるが、アルコキシ基が最も一般的であり好ましい。アルコキシ基は、炭素数1から4のアルコキシ基が好ましく、特にメトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基が好ましい。Rが表す有機基としては、置換基を有してもよい炭素数1～4のアルキル基又はアリール基が挙げられる。

【0057】

加水分解重合性ケイ素化合物の例としては、トリメトキシシラン、トリエトキシシラン、トリプロポキシシラン、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシラン、テトラプロポキシシラン、メチルトリメトキシシラン、エチルトリメトキシシラン、プロピルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、エチルトリエトキシシラン、プロピルトリエトキシシラン、ジメチルジメトキシシラン、ジエチルジエトキシシラン、 γ -クロロプロピルトリエトキシシラン、 γ -メルカプトプロピルトリメトキシシラン、 γ -メルカプトプロピルトリエトキシシラン、 γ -アミノプロピルトリメトキシシラン、 γ -アミノプロピルトリエトキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、フェニルトリエトキシシラン、フェニルトリプロポキシシラン、ジフェニルジメトキシシラン、ジフェニルジエトキシシラン等を挙げることができる。これらの内好ましいものとしては、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシラン、メチルトリメトキシシラン、エチルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、エチルトリエトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、フェニルトリエトキシシラン、ジフェニルジメトキシシラン、ジフェニルジエトキシシランなどを挙げることができる。

【0058】

加水分解重合性ケイ素化合物は、1種のみを使用しても2種以上を併用してもよい。また部分的に加水分解後、脱水縮合された縮合化合物を用いることも好ましい。なお、生成物の物性を調整するために、必要に応じて、 $n=3$ のトリアルキルモノアルコキシシランを添加してもよい。

【0059】

ハードコート剤組成物に含まれるシラザン化合物としては、 $\text{Si}-\text{N}-\text{Si}$ 結合を有するものであれば特に限定されることなく、用いることができる。好ましいシラザン化合物としては、例えば、 $(-\text{Si}(\text{H})_2-\text{NH}-)_m$ (式において、 m は、構造単位の繰り返し数を表す) の構造を有する環状無機ポリシラザン、鎖状無機ポリシラザン又はこれらの混合物や、これらの無機ポリシラザン中のケイ素原子に結合した水素原子の一部又は全部が有機基で置換されたポリオルガノヒドロシラザンが挙げられる。シラザン化合物は、1種のみを使用しても2種以上を併用してもよい。シラザン化合物は硬化の際の反応性が高い。通常、熱により硬化させるが、光ラジカル発生剤との併用で活性エネルギー線照射によっても硬化させることができる。また、ハードコート剤組成物として、シラザン化合物と上記の加水分解重合性ケイ素化合物とを併用することも可能である。

【0060】

ハードコート剤組成物には、加水分解重合性ケイ素化合物及び／又はシラザン化合物(以下、これらを総称して「硬化性ケイ素化合物」ということがある)の他に、さらに、活性エネルギー線照射及び／又は加熱により重合硬化する重合硬化性有機化合物が含まれていることも好ましい。重合硬化性有機化合物としては、ラジカル重合硬化性有機化合物のモノマーやオリゴマー、カチオン重合硬化性有機化合物のモノマーやオリゴマーが挙げられる。

【0061】

ハードコート剤組成物において、前記硬化性ケイ素化合物と、重合硬化性有機化合物のモノマーやオリゴマーとを併用して硬化させることにより、耐摩耗性や耐擦傷性を維持しながら硬化ハードコート層に適度な可撓性を付与することができる。また前記ケイ素化合物のみでは困難なハードコート層の厚膜化が容易になる。ハードコート層の厚膜化により、さらなる耐摩耗性や耐擦傷性の向上効果が得られる。また、重合硬化性有機化合物のモノマーやオリゴマーを併用して硬化させることにより、ハードコート層と対象基材(特に、樹脂製基材)との密着性を著しく向上させることができる。さらに、加水分解重合性ケイ素化合物のみでは硬化の際の加熱温度、時間が過酷になることもあるが、活性エネルギー線照射による重合硬化性有機化合物のモノマーやオリゴマーを併用することにより、穏や

かな且つ迅速な硬化反応が可能となる。重合硬化性有機化合物のモノマーやオリゴマーの併用により、以上のような効果が得られる。

【 0 0 6 2 】

ラジカル重合硬化性有機化合物としては、分子内に1つ以上のラジカル重合性不飽和二重結合を有するものであれば特に制限はないが、例えば、(メタ)アクリロイル基、ビニル基を有する化合物を用いることができる。

【 0 0 6 3 】

このようなラジカル重合硬化性化合物のうち、(メタ)アクリロイル基を有する化合物としては、トリメチロールプロパントリ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールテトラ(メタ)アクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサ(メタ)アクリレート、トリエチレングリコールジ(メタ)アクリレート、ビス(2-ヒドロキシエチル)イソシアヌレートジ(メタ)アクリレート等が挙げられるが、必ずしもこれらに限定されるものではない。

【 0 0 6 4 】

また、ビニル基を有する化合物としては、ジビニルベンゼン、エチレングリコールジビニルエーテル、ジエチレングリコールジビニルエーテル、トリエチレングリコールジビニルエーテル等が挙げられるが、必ずしもこれらに限定されるものではない。

【 0 0 6 5 】

ハードコート剤組成物において、ラジカル重合硬化性化合物を用いる場合には、1種のみを用いてもよく、2種以上を併用してもよい。ラジカル重合硬化性化合物を用いる場合には、前記硬化性ケイ素化合物100重量部に対して、10～2000重量部、好ましくは40～900重量部程度用いる。10重量部未満では、ラジカル重合硬化性化合物を用いた効果が得られにくく、2000重量部を超えると、前記硬化性ケイ素化合物によるハードコート層の耐摩耗性効果が得られにくくなるほか、ハードコート層への表面層の固着性が低下しやすい。

【 0 0 6 6 】

ラジカル重合硬化性化合物を用いる場合には、ハードコート剤組成物は、公知の光ラジカル開始剤を含んでいることが好ましい。このような光ラジカル開始剤

としては、例えば、ダロキュア1173、イルガキュア651、イルガキュア184、イルガキュア907、（いずれもチバスペシャルティケミカルズ社製）が挙げられる。光ラジカル開始剤の含有量は、例えば、ハードコート剤組成物（固形分として）中に0.5～5重量%程度である。

【0067】

また、カチオン重合硬化性有機化合物は、環状エーテル基及びビニルエーテル基の中から選択される少なくとも1つの反応性基を有するものであれば、特にその構造は限定されない。カチオン重合硬化性化合物は、活性エネルギー線照射により又は加熱によりハードコートとして十分な硬度を得るため、1つの分子内に2つ以上、好ましくは3つ以上の重合性基を含む多官能モノマーもしくはオリゴマーを含んでいることが好ましい。

【0068】

このようなカチオン重合硬化性化合物のうち、環状エーテル基を有する化合物としては、例えばエポキシ基や脂環エポキシ基、オキセタニル基を有する化合物が挙げられる。

【0069】

エポキシ基を有する化合物として、具体的には、ビスフェノールAジグリシジルエーテル、ノボラック型エポキシ樹脂類、トリスフェノールメタントリグリシジルエーテル、1,4-ブタンジオールジグリシジルエーテル、1,6-ヘキサジオールジグリシジルエーテル、グリセリントリグリシジルエーテル、トリメチロールプロパントリグリシジルエーテル、プロピレングリコールジグリシジルエーテル等が挙げられる。

【0070】

また、脂環エポキシ基を有する化合物として、具体的には、2,4-エポキシシクロヘキシルメチル-3,4-エポキシシクロヘキサンカルボキシレート、ビス(3,4-エポキシシクロヘキシルメチル)アジペート、2-(3,4-エポキシシクロヘキシル-5,5-スピロ-3,4-エポキシ)シクロヘキサノン-メタジオキサン、ビス(2,3-エポキシシクロペンチル)エーテル、EHP E-3150（ダイセル化学工業（株）製、脂環式エポキシ樹脂）等が挙げられる。

【0071】

オキセタニル基を有する化合物として、具体的には、1,4-ビス〔(3-エチル-3-オキセタニルメトキシ)メチル〕ベンゼン、1,3-ビス〔(3-エチル-3-オキセタニルメトキシ)メチル〕プロパン、エチレングリコールビス(3-エチル-3-オキセタニルメチル)エーテル、トリメチロールプロパントリス(3-エチル-3-オキセタニルメチル)エーテル、ペンタエリスリトールテトラキス(3-エチル-3-オキセタニルメチル)エーテル、ジペンタエリスリトールヘキサキス(3-エチル-3-オキセタニルメチル)エーテル、エチレンオキサイド変性ビスフェノールAビス(3-エチル-3-オキセタニルメチル)エーテル等が挙げられる。

【0072】

カチオン重合硬化性化合物のうち、ビニルエーテル基を有する化合物として、具体的には、トリエチレングリコールジビニルエーテル、テトラエチレングリコールジビニルエーテル、トリメチロールプロパントリビニルエーテル、シクロヘキサン-1,4-ジメチロールジビニルエーテル、1,4-ブタンジオールジビニルエーテル、ポリエステルジビニルエーテル、ポリウレタンポリビニルエーテル等が挙げられる。

【0073】

ハードコート剤組成物において、カチオン重合硬化性化合物を用いる場合には、1種のみを用いてもよく、2種以上を併用してもよい。カチオン重合硬化性化合物を用いるには、前記硬化性ケイ素化合物100重量部に対して、10～2000重量部、好ましくは40～900重量部程度用いる。10重量部未満では、カチオン重合硬化性化合物を用いた効果が得られにくく、2000重量部を超えると、前記硬化性ケイ素化合物によるハードコート層の耐摩耗性効果が得られにくくなるほか、ハードコート層への表面層の固着性が低下しやすい。

【0074】

カチオン重合硬化性化合物を用いる場合には、ハードコート剤組成物は、公知の光カチオン開始剤又は熱重合カチオン硬化剤を含んでいることが好ましい。光カチオン開始剤を含む場合には、活性エネルギー線を照射することによりカチオ

ン重合硬化性化合物は硬化する（光カチオン重合硬化性）。熱重合カチオン硬化剤を含む場合には、加熱することによりカチオン重合硬化性化合物は硬化する（熱カチオン重合硬化性）。

【0075】

光カチオン開始剤としては、例えば、ジアゾニウム塩、スルホニウム塩、ヨードニウム塩等のオニウム塩を用いることができ、特に、芳香族オニウム塩を用いることが好ましい。その他、フェロセン誘導体等の鉄-アレーン錯体や、アリールシラノール-アルミニウム錯体等も好ましく用いることができ、これらの中から適宜選択するとよい。具体的には、サイラキュアUVI-6970、サイラキュアUVI-6974、サイラキュアUVI-6990（いずれも米国ダウケミカル社製）、イルガキュア264（チバスペシャルティケミカルズ社製）、CIT-1682（日本曹達製）等が挙げられる。光カチオン開始剤の含有量は、例えば、ハードコート剤組成物（固形分として）中に0.5～5重量%程度である。

【0076】

光カチオン開始剤は光酸発生剤であり、これはゾルゲル硬化触媒としても作用するため、組成や条件によっては、加熱プロセスを用いることなく、ゾルゲル反応を完結させることができる。

【0077】

熱重合カチオン硬化剤としては、例えば、潜在性硬化剤や、アミン系硬化剤、酸無水物硬化剤、ポリフェノール系硬化剤、ポリチオール系硬化剤等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

【0078】

上記の潜在性硬化剤は取扱が容易であり、上記に掲げた硬化剤の中で最も好ましく用いることができる。このような潜在性硬化剤の例としては、当量的に反応する有機酸ヒドラジド、アミンイミドや、触媒的に反応する三フッ化ホウ素のアミン塩、スルホニウム塩等を挙げることができる。熱重合カチオン硬化剤として、具体的には、サンエイドSI-60L（三新化学工業（株）製）などが市販されており、好ましく用いることができる。熱重合カチオン硬化剤の含有量は、例えば、ハードコート剤組成物（固形分として）中に0.5～20重量%程度であ

る。

【0079】

ハードコート剤組成物は、必要に応じて耐摩耗性向上のために、無機フィラーを含んでもよい。無機フィラーとしては、例えば、シリカ、アルミナ、ジルコニア、チタニア等が挙げられる。無機フィラーの平均粒径は、特に透明性が必要になる場合は100nm以下が好ましく、50nm以下であることがより好ましい。

【0080】

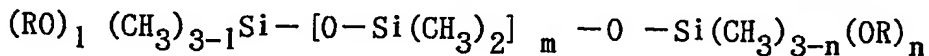
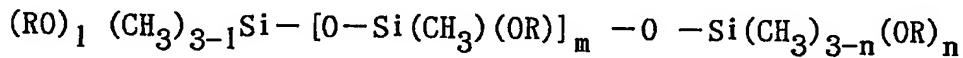
また、ハードコート剤組成物はさらに、必要に応じて、非重合性の希釈溶剤、有機フィラー、重合禁止剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、光安定剤、消泡剤、レベリング剤、顔料、ケイ素化合物などを含んでいても差し支えない。

【0081】

防汚及び潤滑機能性材料に含まれるシランカップリング剤は、撥水性及び／又は潤滑性を賦与することができるものであれば、特にその構造は限定されない。例えば、シリコン系及び／又はフッ素系の置換基を有しているシランカップリング剤を用いることができ、加水分解重合性ケイ素化合物を表す前記一般式（I）において、 $n=1, 2$ 又は3であり、有機基Rの少なくとも1つがシリコン含有又はフッ素含有の置換基を有しているアルキル基又はアリアル基であるシランカップリング剤を用いることができる。

【0082】

シリコン系置換基を有するシランカップリング剤としては、

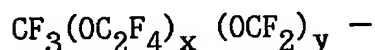
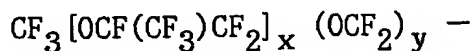
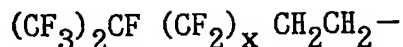
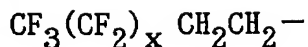


（ここで、Rはメチル基又はエチル基であり、1及びnはそれぞれ0～3の整数、mは1以上の整数である。）。

等が挙げられるが、必ずしもこれらに限定されるものではない。

【0083】

フッ素系の置換基を有するシランカップリング剤としては、例えば、前記一般式（I）において、有機基Rが、



(ここで、 x 及び y はそれぞれ 0 ～ 200 の整数である。)

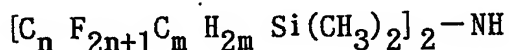
のいずれかであり、式 (I) 中の X がメトキシ基又はエトキシ基であるシランカップリング剤等が挙げられるが、必ずしもこれらに限定されるものではない。例えば、特開平 10-33321 号公報に開示されている含フッ素シランカップリング剤なども好ましく用いることができる。

【0084】

防汚及び潤滑機能性材料に含まれるシランカップリング剤としては、1 種のみを用いてもよく、2 種以上を併用してもよい。

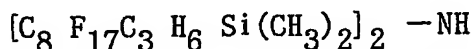
【0085】

防汚及び潤滑機能性材料に含まれるシラザン化合物としては、好ましくはシリコン系又はフッ素系の置換基を有するオルガノシラザン化合物を用いることができる。オルガノシラザン化合物は硬化の際の反応性が高い。オルガノシラザン化合物としては、



(ここで、 n は 4 以上の整数であり、 m は 2 又は 3 である。)

で表されるジシラザン化合物を用いることができる。このようなジシラザン化合物として、例えば、



が挙げられる。これらは、特開平 10-26703 に開示されている。

【0086】

また、防汚及び潤滑機能性材料には前記シランカップリング剤又はオルガノシラザン化合物の他に、ハードコート剤組成物において既に説明した活性エネルギー線照射及び／又は加熱により重合硬化する重合硬化性有機化合物が少量ならば含まれていてもよい。すなわち、前記重合硬化性有機化合物を用いる場合には、前記シランカップリング剤又はオルガノシラザン化合物 100 重量部に対して、

50重量部以下、好ましくは30重量部以下の量で用いる。前記重合硬化性有機化合物が50重量部よりも多く含まれていると、前記シランカップリング剤又はオルガノシラザン化合物の撥水性及び／又は潤滑性の賦与効果が弱められ、1nm以上100nm以下という超薄膜の防汚表面層では、十分な撥水性及び／又は潤滑性が得られにくくなる。

【0087】

また、防汚及び潤滑機能性材料中には、ハードコート剤組成物におけるのと同様に、必要に応じて、非重合性の希釈溶剤、光ラジカル開始剤、光カチオン開始剤、熱重合カチオン硬化剤、有機フィラー、無機フィラー、重合禁止剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、光安定剤、消泡剤、レベリング剤、顔料、ケイ素化合物などを含んでいても差し支えない。ただし、1nm以上100nm以下という超薄膜の防汚表面層が形成できる材料を選択する必要がある。

【0088】

本発明において、以上のように、ハードコート剤組成物と、防汚及び潤滑機能性材料が構成される。

【0089】

本発明において、まず、対象物体(1)表面に、上記ハードコート剤組成物を塗布してハードコート剤組成物層を形成する。塗布方法は、限定されることなく、スピンコート法、ディップコート法、グラビアコート法等の各種塗布方法を用いるとよい。

【0090】

後述する表面材料層の塗布方法によっては、対象物体(1)表面にハードコート剤組成物を塗布した後、防汚及び潤滑機能性材料を成膜するのに先立って、ハードコート剤組成物層の流動性をなくしておくことが好ましい。ハードコート剤組成物層の流動性をなくしておくことによって、これの上に防汚及び潤滑機能性材料を成膜する際に、ハードコート剤組成物層の膜厚変動や、表面性の悪化を防ぐことができ、防汚及び潤滑機能性材料を均一に成膜しやすい。

【0091】

ハードコート剤組成物層の流動性をなくするためには、例えば、塗布後に乾燥し

て、ハードコート剤組成物中に含まれていた溶剤をハードコート剤組成物層から除去するとよい。また、塗布後に必要に応じて乾燥して、加熱して、ハードコート剤組成物層を半硬化の状態としてもよい。また、ハードコート剤組成物に活性エネルギー線照射により重合硬化する重合硬化性有機化合物が含まれている場合には活性エネルギー線照射によりハードコート剤組成物層を半硬化の状態としてもよい。ハードコート剤組成物層が完全には硬化しないように、加熱条件に注意する。ハードコート剤組成物層の少なくとも表面近傍は未硬化の状態であることが必要である。

【0092】

ハードコート剤組成物層は、特に限定されないが、硬化後のハードコート層の厚さが、 $0.1\text{ }\mu\text{m}$ 以上 $10\text{ }\mu\text{m}$ 以下、好ましくは $0.5\text{ }\mu\text{m}$ 以上 $5\text{ }\mu\text{m}$ 以下となるように形成するとよい。硬化後のハードコート層の厚さが $0.1\text{ }\mu\text{m}$ 未満では、十分な耐擦傷性及び耐摩耗性が得られにくく、一方、 $10\text{ }\mu\text{m}$ を超えるハードコート層の形成は困難であり、硬化時の収縮によるクラック発生等の問題が起こりやすい。

【0093】

次に、未硬化又は一部硬化（半硬化）状態のハードコート剤組成物層表面上に、上記防汚及び潤滑機能性材料を成膜して表面材料層を形成する。表面材料層は、硬化後に得られる防汚表面層の厚さが、 1 nm 以上 100 nm 以下、好ましくは 5 nm 以上 50 nm 以下となるように形成するとよい。 1 nm 未満では、防汚性及び潤滑性の効果があまり得られず、 100 nm を超えると、下層のハードコート層の硬度があまり反映されず、耐擦傷性及び耐摩耗性の効果が減少してしまう。

【0094】

成膜は、防汚及び潤滑機能性材料の塗布により、あるいは蒸着により行うことができる。塗布は、上記防汚及び潤滑機能性材料を適当な溶剤で希釈し、この塗布液を限定されることなく、スピンコート法、ディップコート法、グラビアコート法、スプレーコート法等の各種塗布方法で塗布するとよい。

【0095】

ハードコート剤組成物層中に活性エネルギー線照射及び／又は加熱により重合硬化する重合硬化性化合物が含まれる場合には、この際の溶剤としては、未硬化又は一部硬化（半硬化）状態のハードコート剤組成物層中の該重合硬化性化合物を実質的に溶解しない溶剤を選択して用いることが好ましい。前記ハードコート剤組成物層を実質的に溶解するか否かは、溶剤の種類だけでなく、塗布方法にも依存する。例えば、表面材料層の塗布方法としてスピコート法を用いる際は、多くの場合、スピコート時に塗布液に含まれる希釈溶剤の大半は揮発するため、前記ハードコート剤組成物層をある程度溶解する溶剤を希釈溶剤として用いても、実用上は問題にならない。一方、例えば、表面材料層の塗布方法としてディップコート法を用いる場合は、未硬化の前記ハードコート剤組成物層表面と、表面材料層塗布液との接触時間が長いため、前記ハードコート剤組成物層材料をまったく溶解しないか、ほとんど溶解しない溶剤を用いる必要がある。

【0096】

このようにして、未硬化又は一部硬化（半硬化）状態のハードコート剤組成物層と、その表面上に未硬化の表面材料層とを形成する。

【0097】

次に、形成されたハードコート剤組成物層及び表面材料層の両層を加熱して、同時に硬化させる。この際、前記両層を完全に硬化させ得るに十分な熱量を与え、両層の硬化反応を完結させる。加熱条件は特に限定されないが、例えば、60～130℃で1分～10時間程度の加熱を行うとよい。用いる材料によっては、加水分解反応を良好に進行させるために、相対湿度60～90％程度の高湿下で加熱することも有効である。ハードコート剤組成物層においては、前記硬化性ケイ素化合物（すなわち加水分解重合性ケイ素化合物及び／又はシラザン化合物）が硬化し、表面材料層においては、前記シランカップリング剤又は前記シラザン化合物が硬化すると共に、前記両層の界面付近では、前記硬化性ケイ素化合物と前記シランカップリング剤又は前記シラザン化合物との反応が起こり、前記両層が界面において強固に密着される。

【0098】

前記ハードコート剤組成物層に活性エネルギー線照射により重合硬化するラジ

カル重合硬化性有機化合物又はカチオン重合硬化性有機化合物が含まれている場合には、形成されたハードコート剤組成物層及び表面材料層の両層を加熱した後、活性エネルギー線を照射するか、又は、形成されたハードコート剤組成物層及び表面材料層の両層を加熱する前に、活性エネルギー線を照射して、前記ハードコート剤組成物層を完全に硬化させるとよい。前記ハードコート剤組成物層を完全に硬化させ得るに十分なエネルギー量の活性エネルギー線を照射する。活性エネルギー線としては、紫外線、電子線、可視光などの中から適切なものを選択して用いればよい。

【0099】

本発明において、未硬化又は一部硬化（半硬化）状態のハードコート剤組成物層とその表面上に接して設けられた未硬化の表面材料層とを同時に硬化させることにより、これら両層が界面において強固に密着され、すなわち、硬化したハードコート層(2)上に硬化した防汚表面層(3)が密着性良く得られる。

【0100】

本発明のこのようなプロセスを用いることにより、高硬度のハードコート層(2)上に、その硬度が最表面に反映される程度に薄く、且つ良好な撥水性・潤滑性を有する防汚表面層(3)を設けると共に、ハードコート層(2)と防汚表面層(3)の良好な密着性が得られる。硬化後の防汚表面層(3)の硬度は、硬化後のハードコート層(2)の硬度よりも低い。

【0101】

このような材料及び成膜、硬化方法を用いることにより、耐摩耗性及び撥水・潤滑性にすぐれ、その耐久性も良好な複合ハードコート層が形成される。

【0102】

【実施例】

以下に実施例を挙げて本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれら実施例に限定されるものではない。

【0103】

[実施例1]

厚さ0.6mmのポリカーボネート基板（直径12cm）上に、プライマー層

として紫外線硬化型樹脂（ソニーケミカル（株）製、SK5110）をスピコート法により塗布した後、紫外線照射により硬化させた。光源としては160Wの高圧水銀灯を用い、積算光量は 1.5 J/cm^2 とした。プライマー層の膜厚は $2.8 \mu\text{m}$ であった。

【0104】

次いで、熱硬化型オルガノシロキサン系ハードコート剤として、（株）トクヤマ製TS-56Hを用い、前記プライマー層上にスピコート法により塗布し、その後、大気中で60℃で1分間加熱することにより被膜内部の希釈溶剤を除去して、未硬化のハードコート層を形成した。

【0105】

次いで、フッ化炭化水素系置換基を有するシランカップリング剤として、ダイキン工業（株）製DSXの0.1%（質量百分率）フロリナートFC-77（住友スリーエム（株）製）溶液を、上記未硬化ハードコート層上にスピコート法によって塗布し、これを未硬化表面層とした。

【0106】

次いで、大気中で95℃で2時間加熱することにより、ハードコート層と表面層とを同時に硬化させた。硬化されたハードコート層の膜厚は $0.5 \mu\text{m}$ 、硬化された表面層の膜厚は約15nmであった。なお、表面層の膜厚は、パーフルオロポリエーテル（ダイキン工業社製、デムナム）を標準物質として、蛍光X線分析（XRF）により測定した。このようにして、複合ハードコート層付き基板を得た。

【0107】

〔実施例2〕

厚さ0.6mmのポリカーボネート基板（直径12cm）上に、紫外線ラジカル硬化型／ゾルゲル熱硬化型ハイブリッドハードコート剤として、荒川化学工業（株）製ビームセットHC900をスピコート法により塗布し、その後、大気中で60℃で3分間加熱することにより被膜内部の希釈溶剤を除去して、未硬化のハードコート層を形成した。なお、上記ハードコート剤は、特開2000-191710号公報に示されるテトラアルコキシシランの部分縮合物と水酸基含有

(メタ) アクリルモノマー／オリゴマーとの反応生成物を含む組成物であり、上記ハードコート剤の不揮発分中の無機成分の含有量は40重量%であった。

【0108】

次いで、フッ化炭化水素系置換基を有するシランカップリング剤として、ダイキン工業（株）製DSXの0.1%（質量百分率）フロリナートFC-77（住友スリーエム社製）溶液を、上記未硬化ハードコート層上にスピンコート法によって塗布し、これを未硬化表面層とした。

【0109】

次いで、130℃で3分間加熱することにより、上記ハードコート層に含まれるテトラアルコキシシラン部分縮合物同士を、及び／又はこれと上記フッ化炭化水素基置換シランカップリング剤とを縮合反応させた。次いで、大気中で紫外線を照射することにより、ハードコート層に含まれるアクリルモノマー／オリゴマーの重合反応を進行させた。光源としては160Wの高圧水銀灯を用い、積算光量は 1.5 J/cm^2 とした。その後、60℃、85%RHの環境下に1.0時間放置することにより、前記シランカップリング剤を完全に反応させた。硬化されたハードコート層の膜厚は $2.0 \mu\text{m}$ 、硬化された表面層の膜厚は約20nmであった。このようにして、複合ハードコート層付き基板を得た。

【0110】

【実施例3】

表面層材料として、シランカップリング剤DSXのフロリナートFC-77溶液の代わりに、信越化学工業（株）製KP801Mの0.1%（質量百分率）ハイドロフルオロエーテル（住友スリーエム（株）製、HFE7200）溶液を用いた以外は、実施例1と同様にして、複合ハードコート層付き基板を作製した。硬化されたハードコート層の膜厚は $0.5 \mu\text{m}$ 、硬化された表面層の膜厚は約20nmであった。なお、KP801Mは、フッ化炭化水素系置換基を有するオルガノシラザン化合物であった。

【0111】

【比較例1】

厚さ0.6mmのポリカーボネート基板（直径12cm）上に、プライマー層

として紫外線硬化型樹脂（ソニーケミカル（株）製、SK5110）をスピンコート法により塗布した後、紫外線照射により硬化させた。光源としては160Wの高圧水銀灯を用い、積算光量は 1.5 J/cm^2 とした。プライマー層の膜厚は $2.8 \mu\text{m}$ であった。

【0112】

次いで、熱硬化型オルガノシロキサン系ハードコート剤として、（株）トクヤマ製TS-56Hを用い、前記プライマー層上にスピンコート法により塗布し、未硬化のハードコート層とした。その後、大気中で60℃で10分間プレキュアの後、95℃で2時間加熱することにより、ハードコート層を完全に硬化させた。

【0113】

次いで、フッ化炭化水素系置換基を有するシランカップリング剤として、ダイキン工業（株）製DSXの0.1%（質量百分率）フロリナートFC-77（住友スリーエム（株）製）溶液を、上記硬化されたハードコート層上にスピンコート法によって塗布し、60℃、85%RHの環境下に10時間放置することにより、前記シランカップリング剤を十分に反応させ、硬化された表面層を形成した。ハードコート層の膜厚は $0.5 \mu\text{m}$ 、表面層の膜厚は約15nmであった。このようにして、複合ハードコート層付き基板を得た。

【0114】

〔比較例2〕

厚さ0.6mmのポリカーボネート基板（直径12cm）上に、紫外線ラジカル硬化型／ゾルゲル熱硬化型ハイブリッドハードコート剤として、実施例2で用いたのと同じ荒川化学工業（株）製ビームセットHC900をスピンコート法により塗布し、その後、大気中で60℃で3分間加熱することにより被膜内部の希釈溶剤を除去して、未硬化のハードコート層を形成した。その後、130℃で3分間加熱することにより、上記ハードコート層に含まれるテトラアルコキシシラン部分縮合物同士を縮合反応させた。次いで、大気中で紫外線を照射することにより、ハードコート層に含まれるアクリルモノマー／オリゴマーの重合反応を進行させた。光源としては160Wの高圧水銀灯を用い、積算光量は 1.5 J/cm^2

m^2 とした。このようにして、硬化されたハードコート層を形成した。

【0115】

次いで、フッ化炭化水素系置換基を有するシランカップリング剤として、ダイキン工業（株）製DSXの0.1%（質量百分率）フロリナートFC-77（住友スリーエム社製）溶液を、上記硬化されたハードコート層上にスピンコート法によって塗布し、60℃、85%RHの環境下に10時間放置することにより、前記シランカップリング剤を完全に反応させ、硬化された表面層を形成した。ハードコート層の膜厚は2.0 μm 、表面層の膜厚は約20 nmであった。このようにして、複合ハードコート層付き基板を得た。

【0116】

（評価）

実施例1～3及び比較例1～2で作製した各試料について、以下に示す性能試験を行った。

【0117】

（1）耐摩耗性

スチールウール#0000を用い、試料のハードコート表面を、荷重4.9 N / cm^2 にて20往復摺動した際に生じた傷の程度を目視により判定した。判定基準は以下の通りである。

○：傷発生なし

△：わずかに傷発生

×：傷発生

【0118】

（2）撥水性及びその耐久性

試料のハードコート表面の水の接触角を測定した。測定は、初期と、溶剤を含ませたウェスで試料表面を摺動した後それぞれについて行った。摺動条件は以下の通りであった。すなわち、不織布（旭化成工業社製、ベンコットリントフリーCT-8）にアセトンを含浸させ、荷重4.9 N / cm^2 にて50往復摺動した。接触角の測定は、協和界面科学社製、接触角計CA-Dを用いて、気温20℃、相対湿度60%の環境下で行った。

【0119】

【表1】

| | 耐摩耗性 | 接触角（度） | |
|------|------|--------|-------|
| | | 初期 | 摺動後 |
| 実施例1 | ○ | 106.3 | 106.7 |
| 実施例2 | ○ | 110.8 | 103.0 |
| 実施例3 | ○ | 108.5 | 101.5 |
| 比較例1 | ○ | 113.0 | 88.8 |
| 比較例2 | ○ | 112.5 | 83.6 |

【0120】

以上の測定結果を表1に示す。

表1から、実施例1～3のハードコート層付き基板はいずれも、非常に高い表面硬度を有すると共に、撥水性に優れ、その耐久性も極めて良好であった。一方、実施例1と同じ材料を用いた比較例1においては、初期の撥水性には優れていたが、摺動後の撥水性に劣っていた。同様に、実施例2と同じ材料を用いた比較例2においては、初期の撥水性には優れていたが、摺動後の撥水性に劣っていた。これら比較例では、硬化後のハードコート層上に表面層を塗布形成したので、両層間の密着性が不十分であった。

【0121】

【発明の効果】

本発明によれば、高い耐摩耗性を有するとともに、撥水性・潤滑性にも優れ、且つ、その耐久性も極めて良好なハードコートが付与された物体が安価に且つ容易に提供される。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の複合ハードコート層が付与された物体の層構成例を模式的に示す断面図である。

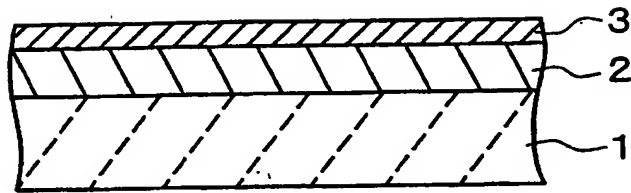
【符号の説明】

- (1) : 対象物体
- (2) : ハードコート層
- (3) : 防汚表面層

【書類名】

図面

【図 1】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 防汚性及び潤滑性と、耐擦傷性及び耐摩耗性に優れたハードコートが付与された物体を安価に提供し、ハードコートの形成方法を提供する。

【解決手段】 ハードコート処理すべき対象物体 1 表面に、硬化性ケイ素化合物（加水分解重合性ケイ素化合物及び／又はその縮合化合物、又はシラザン化合物）を含むハードコート剤組成物を塗布してハードコート剤組成物層を形成し、ハードコート剤組成物層表面上に、ケイ素化合物（シランカップリング剤又はシラザン化合物）を含む防汚及び潤滑機能性材料を成膜して表面材料層を形成し、形成されたハードコート剤組成物層及び表面材料層を加熱して、前記両層を同時に硬化させ、対象物体 1 表面に接するハードコート層 2 とハードコート層 2 表面に接する防汚表面層 3 とを形成する。

【選択図】 図 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000003067]

| | |
|----------|-------------------|
| 1. 変更年月日 | 1990年 8月30日 |
| [変更理由] | 新規登録 |
| 住 所 | 東京都中央区日本橋1丁目13番1号 |
| 氏 名 | ティーディーケー株式会社 |